Original document

HIGH FREQUENCY STRIP LINE

Patent number:

JP58117701

Publication date:

1983-07-13

Inventor:

HAMADA AKIRA

Applicant:

NIPPON ELECTRIC CO

Classification:

international:

H01P3/08

- european:

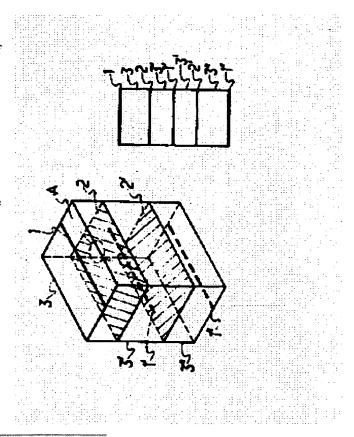
Application number: JP19820000750 19820106 Priority number(s): JP19820000750 19820106

View INPADOC patent family

Report a data error here

Abstract of JP58117701

PURPOSE: To obtain a high frequency strip line possible for high density mounting without increased mounting area, by laminating a plurality of strip lines and a plurality of ground conductors into multi-layer alternately via dielectric substance. CONSTITUTION: The 1st strip line 1 is arranged on the dielectric 3, and has a prescribed characteristic impedance through the relation of position with the 1st ground conductor 2 under the dielectric 3. The 2nd strip line 1' is arranged in the dielectric 3' and has a prescribed characteristic impedance through the tri-plate construction with the 1st ground conductor 2 on the dielectric 3' and the 2nd ground conductor 2' under the dielectric 3'. The 3rd strip line 1" is placed under the dielectric 3" and has a prescribed characteristic impedance through the relation of position to the 2nd ground conductor 2'. The strip lines 1, 1' and 1" are electromagnetic-shielded with the ground conductors 2,2' and they are functioned independently.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—117701

⑤Int. Cl.³
H 01 P 3/08

識別記号

庁内整理番号 6707--5 J 砂公開 昭和58年(1983) 7月13日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

6月高周波ストリップ線路

②特 顧 昭57-750

②出 願 昭57(1982)1月6日

仓発 明 者 濱田彰

東京都港区芝五丁目33番1号日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

の代 理 人 弁理士 井ノ口壽

99. #16

1.発明の名称

高周波ストリップ線路

2.特許請求の範囲

複数のストリップラインを、 詩電体を介して アース導体と交互に多層に積層配置したことを 特徴とする高層彼ストリップ線路。

8.発明の詳細な説明

本発明は、多層構造にした高周波ストリップ 線路に関する。

従来、ストリップラインを用いた高周波線路 は鋳電体を介してストリップラインとアース導 体とを設けた平面構造としていたので、実装面 機が大きくなるという欠点があつた。

そとで、本発明の目的は、高密度実装が可能 な多層構造の高周波ストリップ機能を提供する ととである。

前配目的を達成するため、本発明による高周 波ストリップ級略は、 複数のストリップライン を、酵電体を介して、アース導体と交互に多層 に積層配置するように構成したものである。

したがつて、実装面積を増大することなく高 密度実装が可能となる。

以下、図面を参照して本発明による高周波ストリップ線路をさらに詳細に説明する。

ンピーダンスを有している。

第1、第2かよび第3のストリップライン1, 1'。1"相互間は第1かよび第2のアース導体 2、2'によつて電磁シールドされるので、相 互の干渉が生ずることなく、各ストリップラインは各々独立に機能する。

しかしながら、異なる層のストリップライン 間で相互に作用する必要があるときは、第1図 にかいてAで示すように、ストリップライン間 に位置するアース導体の所定の個所に所定の穴 などの切欠きを設けて信号経路を作ることがで き、これにより、ストリップライン相互間に関 係を持たせて複雑な機能を生じさせることもで まる。

第3回は本発明の他の実施例の斯面構造を示 十回であり、アース等体12をはさむ詩電体13の 上下に各々ストリップライン11を配置した高層 放ストリップ線路を示す。

第4回は、本発明の更に他の実施例の断面構 造を示す図であり、との例では、各ストリップ ライン21 の上下に誘電体23を介してアース導体 22が配置されるので、いずれのストリップライ ンもトリプレート構造となる。

本発明の高周波ストリップ線路は以上のように構成されているから、各層のストリップライン間相互の干渉を生ずることもなく、また一方、必要により異なる層にあるストリップライン間に所定の相互作用を生じさせて、高密度の高周波ストリップ線路を占有面積を増大することなく、実現することができる。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の斜視図、第2図はその断面構造を示す図、第3図は本発明の他の実施例の断面構造を示す図、第4図は本発明の更に他の実施例の断面構造を示す図である。

1.1'.1'.11.21 …ストリップライン

2 , 2′, 2″, 12 ,22 …アース導体

3,3',3",13,23 … 詩個体

A…アース導体に設けた欠部

